

## بررسی مکانیسم هدایت الکتریکی قطعات لایه نازک ساندویچی فتالوسيانین مس

محمد اسماعیل عظیم عراقی، ملورینا دلفی رضایی: دانشگاه تربیت معلم تهران

### چکیده

در این پژوهش اندازه‌گیری‌های ac بر روی لایه‌های نازک فتالوسيانین مس CuPc با الکترودهای آلمینیومی در محدودهٔ فرکانس‌های  $10^5$  تا  $10^6$  هرتز و در فاصلهٔ دماهی ۳۰۰ تا ۴۲۰ درجهٔ کلوین بررسی شده است. مقدار ظرفیت و عامل اتلاف با افزایش فرکانس کاهش می‌یابند و ظرفیت با افزایش دما افزایش پیدا می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که غالباً شدن مدل‌های جهشی با برد متغیر (VRH) و تئوری نواری در مکانیسم رسانش وابسته به شرایط اعمال شده است. مشاهده شد که در فرکانس‌های پایین و درجهٔ حرارت‌های بالا مکانیسم هدایت از نوع نواری، و در فرکانس‌های بالا و درجهٔ حرارت‌های پایین از نوع جهشی با برد متغیر است. مقدار گاف انرژی CuPc با استفاده از اندازه‌گیری‌های dc تعیین شده است.

### مقدمه

فتالوسيانین‌ها گروهی از مواد آلی هستند که به‌طور کلی دارای پلیداری حرارتی‌اند و می‌توانند به صورت لایه‌های نازک و بدون تجزیه و تقسیم به وسیلهٔ تبخیر در خلا لایه نشانی شوند [۱]. آن‌ها رفتار نیمه رسانایی را نشان می‌دهند و رسانایی الکتریکی آن‌ها با حضور گاز‌های مختلف تغییر می‌کند. در ده اخیر، توجه محققان بسیاری بر کاربردهای تکنولوژی صنعتی این ترکیبات، به خصوص در زمینه‌های سلول‌های فتوولتائیک (PV) [۲]، دیودهای گسلی نور (OLED) [۳]، ترانزیستور‌های اثر میدان (FETs) [۴] و همچنین سنسورهای گازی [۵] متمرکز شده است. رفتار این مواد در حالت کلی با دو روش مهم بررسی می‌شود: ۱) اپتیکی (معمولًا با اندازه‌گیری‌های جذبی اپتیکی) [۶]، [۷]، [۸]؛ ۲) الکتریکی (با استفاده از قطعه‌های صفحه‌ای و ساندویچ). قطعه‌های صفحه‌ای شامل لایه‌های نازک با الکترودهای طلا، اساساً به عنوان حسگرهای گازی استفاده می‌شوند و همچنین برای مشاهده واکنش مواد به گاز‌های مختلف به وسیلهٔ مشخصات الکتریکی dc، به کار می‌روند، در حالی‌که قطعه‌های ساندویچ می‌توانند به خوبی برای اندازه‌گیری‌های ac مورد استفاده قرار گیرند. خواص الکتریکی dc قطعه‌های لایه نازک Pc به صورت وسیعی در سال‌های اخیر بررسی شدند [۹]، [۱۰]، [۱۱]. در بررسی‌های حاضر، اندازه‌گیری‌های الکتریکی ac به صورت تابعی از دما برای بررسی الکترونیکی لایه‌های

واژه‌های کلیدی: لایه نازک ساندویچی Al/CuPe/Al، مکانیسم هدایت الکتریکی، گاف انرژی

پذیرش ۸۹/۷/۱۴

دریافت ۸۹/۲/۱

نازک و تشخیص مکانیسم رسانندگی تحت شرایط مختلف انجام داده شده است و گاف انرژی ماده مورد نظر با استفاده از اندازه‌گیری‌های dc محاسبه شده است.

## روش کار

قطعه‌های ساندویچی Al/CuPc/Al با تبخیر حرارتی پی در پی در خلا با فشار تقریبی  $10^{-5}$  میلی بار بر روی زیر لایه‌های شیشه‌ای تمیز شده آماده شدند. زیر لایه‌ها در طول تبخیر در دمای اتاق نگهداری شدند. آهنگ تبخیر CuPc<sup>6</sup> انگستروم بر ثانیه و ضخامت آن در طول لایه نشانی با استفاده از کریستال کوارتز کنترل می‌شد. تمام اندازه‌گیری‌های گزارش شده در این مقاله با لایه‌های با ضخامت  $10 \pm 200$  nm ۲ انجام داده شده است. آهنگ تبخیر Al تحت عنوان الکترود، ۲ انگستروم بر ثانیه و ضخامت نهایی آن  $5 \pm 100$  nm اندازه‌گیری شده است.

برای این که بتوانیم اندازه‌گیری‌های الکتریکی را در گستره وسیع دمایی انجام دهیم از یک اتاق فولادی ضد زنگ استفاده شد.

اندازه‌گیری‌های ac ذیل به وسیله LCR متر از نوع MT 4080A & MT 4080D صورت گرفته است:

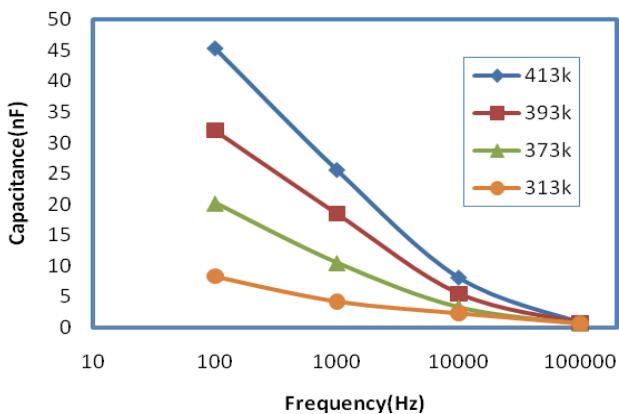
(۱) بستگی ظرفیت به فرکانس و درجه حرارت در محدوده  $10^2$  تا  $10^5$  هرتز و در فاصله دمایی ۳۰۰ تا ۴۲۰ درجه کلوین اندازه‌گیری شد.

(۲) بستگی عامل اتلاف ( $\tan \delta$ ) برای همان محدوده فرکانس و دما بررسی شده است. از طریق این داده‌ها نمودار رسانندگی بر حسب فرکانس را رسم کردیم. همچنین با استفاده از نمودار  $\delta$  بر حسب  $T/I$  انرژی فعال سازی محاسبه شده است. در اندازه‌گیری‌های dc با استفاده از آمپرسنچ حساس (Keithley) جریان مستقیم بر حسب دما اندازه‌گیری شده و با استفاده از شبکه نمودار جریان بر حسب  $I/T$  گاف انرژی CuPc محاسبه شده است.

## بحث و نتایج

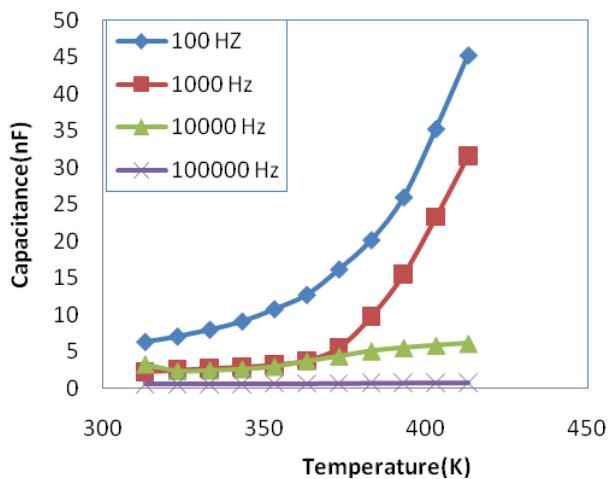
**ظرفیت و عامل اتلاف:** ظرفیت قطعه‌های ساندویچی لایه نازک CuPc بر حسب تابعی از فرکانس در محدوده  $10^2$  تا  $10^5$  هرتز در دمایان  $413$ ،  $393$  و  $313$  کلوین اندازه‌گیری شد. چنان‌که در شکل ۱ نشان داده شده است با افزایش درجه حرارت تغییرات ظرفیت قطعه ساخته شده CuPc با کاهش فرکانس، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد، ولی در دمایان پایین و فرکانس‌های بالا تغییر ظرفیت با فرکانس کمتر است. تغییرات ظرفیت گزارش شده در لایه‌های نازک فتالوسیانین کلروآلミニوم، فتالوسیانین سرب و فتالوسیانین مولیبدنوم نتایج به دست آمده بالا را تأیید می‌کند [۹].

این نتایج به طور واضح‌تری در شکل ۲ نشان داده شده‌اند، ظرفیت بر حسب تابعی از دما برای فرکانس‌های



شکل ۱. تغییرات ظرفیت بر حسب فرکانس در دماهای مختلف

۱۰۲ تا  $10^5$  هرتز رسم شده است. مشاهده شده است که در فرکانس‌های پایین‌تر از  $10^4$  هرتز و درجه حرارت‌های بالاتر از  $370^\circ\text{C}$ ، تغییرات ظرفیت بر حسب دما بسیار محسوس است.



شکل ۲. تغییرات ضرفیت با دما در فرکانس‌های مختلف

هر دو نتیجه نشان داده شده در شکل ۱ و ۲ می‌تواند با تئوری گاسومی<sup>۱</sup> توصیف شود [۱۲]. در این مدل، فرض شده است که هر سیستم خازن شامل یک المان ظرفیت  $C$  است که فرکانس و دما روی آن اثر ندارد و یک المان مقاومت  $R$  دارد که در لایه دی الکتریک با  $C$  موازی است. هر دو  $R$  و  $C$  با  $r$  که به طول ماده بستگی دارد، سری هستند. الکترودهای طلا با فتالو سیانین‌ها اتصال اهمیت دارند [۱۳] ولی اتصال (انسدادی)<sup>۲</sup> با الکترودهای آلینیومی به وجود می‌آید [۱۴، ۱۵].

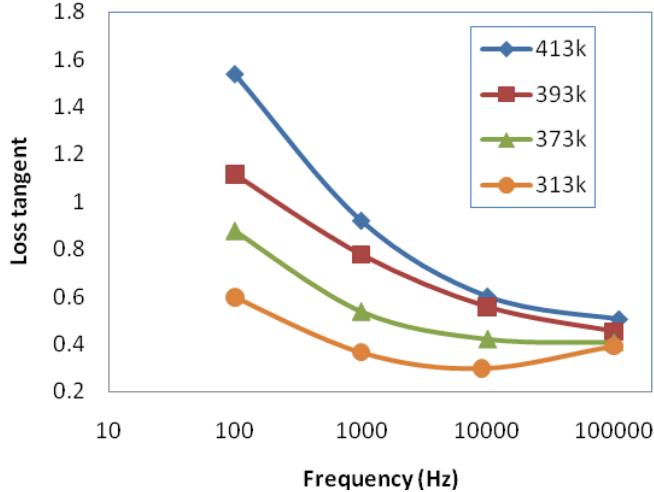
همچنین کاهش  $\tan \delta$ <sup>۳</sup> با افزایش فرکانس در شکل ۳ نشان داده شده است. در این نمودار - که  $\tan \delta$  بر حسب فرکانس در دماهای مختلف را نشان می‌دهد- عامل اتلاف مینیمومی ( $\tan \delta_{\min}$ ) را مشاهده می‌کنیم که با

۱.Goswami

۲.blocking

۳.Loss tangent

افزایش دما، به سمت فرکانس‌های بالاتر جایگزینی پیدا می‌کند، که این جایگزینی به سمت فرکانس‌های بالاتر با افزایش دما، به کاهش  $R$  با افزایش دما بستگی دارد. مقدار  $\tan \delta_{\min}$  همچنین با افزایش دما افزایش می‌یابد. همچین تغییراتی در عامل اتلاف نسبت به فرکانس، در لایه‌های نازک فتالو سیانین کلرو آلمینیوم نیز مشاهده شده است [۱۶].



شکل ۳. تغییرات عامل اتلاف با فرکانس در دماهای مختلف

با توجه به مدل گاسومی،  $C_s$  و  $\tan \delta$  مقاومت معادل سری  $R_s$  به این صورت تعریف می‌شوند:

$$C_s = \frac{1 + \omega^2 R^2 C^2}{\omega^2 R^2 C} = C + \frac{1}{\omega^2 R^2 C} \quad (1)$$

$$\tan \delta = \frac{1}{\omega R C} \left( 1 + \frac{r}{R} \right) + \omega r C \quad (2)$$

$$R_s = r + \frac{R}{\omega^2 R^2 C^2 + 1} \quad (3)$$

که  $\omega$  فرکانس زاویه‌ای است.

در معادله (۱) با افزایش فرکانس مقدار  $C_s$  کاهش می‌یابد و در فرکانس‌های بالا به مقدار ثابت  $C$  میل می‌کند.

همچنین برای هر فرکانس،  $C_s$  با افزایش دما، افزایش می‌یابد، زیرا طبق رابطه زیر  $R$  با افزایش دما کاهش پیدا می‌کند.

$$R = R_0 \exp \frac{\Delta E}{KT} \quad (4)$$

چنان‌که در شکل ۱ و ۲ مشاهده شد.

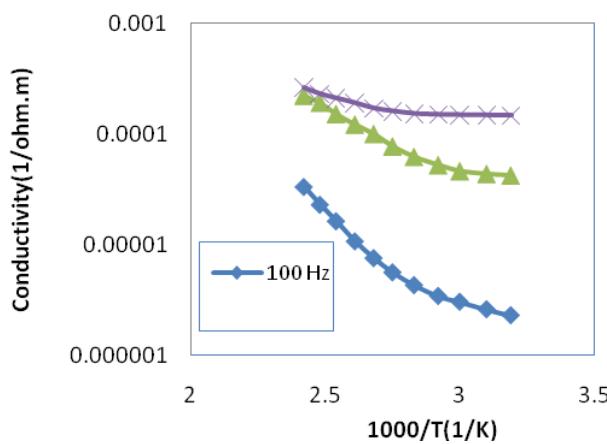
برای  $\text{Al/CuPc/Al}$ ,  $R \gg r$ , بنا بر این  $\tan \delta = \frac{1}{\omega RC} + \omega rC$  به صورت  $\tan \delta$  نوشته می‌شود. در این معادله در فرکانس‌های بالا ترم  $\omega$  مطرح است در صورتی که در فرکانس‌های پایین ترم  $\frac{1}{\omega}$  مطرح است. بنابراین معادله (۲) نشان می‌دهد که در فرکانس‌های پایین،  $\tan \delta$  با افزایش فرکانس، کاهش می‌یابد که در این صورت  $\omega_{\min} = \left[ \frac{1}{rRC^2} \right]^{1/2}$  از  $\tan \delta_{\min}$  افزایش  $\delta$  با افزایش فرکانس در فرکانس‌های بالا است.

رسانندگی: رسانندگی با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\sigma = \sigma_0(\omega) e^{\frac{-E_t}{KT}} \quad (5)$$

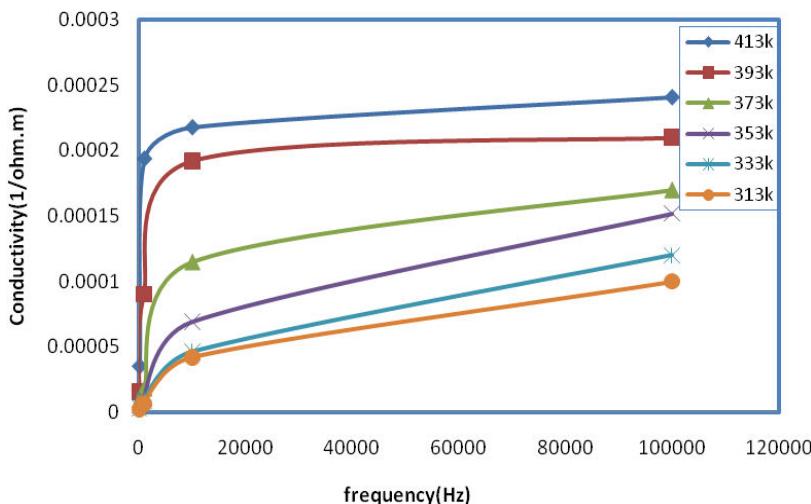
که  $E_t$  انرژی فعال‌سازی،  $K$  ثابت بولتزمن و  $\sigma_0$  مقدار  $\sigma$  در  $T=0$  هستند. تغییرات  $\sigma$  بر حسب  $1/T$  در فرکانس‌های ثابت  $10^2$ ,  $10^4$  و  $10^5$  هرتز در شکل ۴ نشان داده شده که انرژی فعال‌سازی برای آن‌ها با توجه به شبیه نمودار  $\ln \sigma$  بر حسب  $T$  به ترتیب  $215/00$ ,  $30/00$  و  $58/00$  الکترون ولت محاسبه شده است.

در شکل ۴ این کاهش در انرژی فعال‌سازی با افزایش فرکانس، با توجه به کاهش شبیه نمودار با افزایش فرکانس قابل مشاهده است. متوسط انرژی فعال‌سازی برابر  $29/00$  الکترون ولت گزارش شده است [۱۷]. در فرکانس‌های پایین و دماهای بالا، مکانیسم هدایت الکتریکی عمدتاً نواری است چون با افزایش درجه حرارت، رسانندگی افزایش می‌یابد. در فرکانس‌های بالاتر از  $10000$  هرتز و در درجه حرارت‌های پایین، با افزایش دما تغییرات چندانی در رسانندگی مشاهده نمی‌شود؛ در نتیجه مکانیسم هدایت الکتریکی جهشی با برد متغیر (VRH) است.



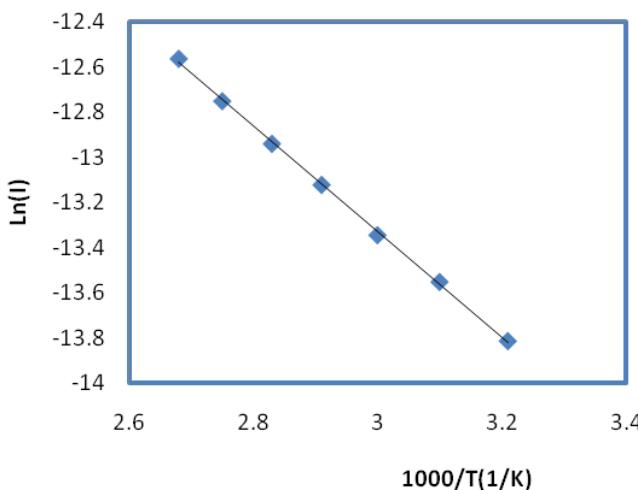
شکل ۴. بستگی رسانندگی  $\sigma$  به  $1/T$  در فرکانس‌های مختلف

مدل VRH یک مکانیسم رسانندگی ممکن در فتاویسیانین های لایه نازک است که با مشاهدات تجربی در دماهای پایین و خیلی پایین تأیید شده است. بر اساس بستگی دمایی رسانندگی، لیموگین<sup>۱</sup> و ایون<sup>۲</sup> در سال (۱۹۸۵) مکانیسم رسانندگی VRH را در نمونه های *CoPc* و *FePc* مشاهده کردند [۱۹]. به طور مشابه، گولد<sup>۳</sup> در سال (۱۹۸۹) همین مدل را برای لایه های نازک *CuPc* پیشنهاد کرد [۲۰]. توضیحات بالا در شکل ۵ نیز قابل مشاهده است که در آن داده های رسانندگی ac بر حسب فرکانس در دماهای ثابت رسم شده است. با توجه به این نمودار نیز مشاهده می کنیم که در فرکانس های بالا و درجه حرارت های پایین مکانیسم هدایت از نوع جهشی با برد متغیر، و در فرکانس های پایین و درجه حرارت های بالا از نوع نواری است، که به صورت گذار الکترونی بین نوار ظرفیت و سطوح تله تعریف می شود. نتایج مشابهی در بررسی مکانیسم هدایت الکتریکی در قطعات ساندویچی Au/Bu-PBD/Au مشاهده شده است [۲۱].



شکل ۵. بستگی رسانندگی ac به فرکانس در دماهای مختلف

اندازه گیری dc : در شکل ۶ تغییرات رسانندگی dc بر حسب  $T/1/T$  نشان داده شده است. با توجه به معادله (۴) که در آن  $R_0$  ثابت و  $\Delta E$  انرژی فعال سازی است، و با استفاده از شبیب این نمودار انرژی فعال سازی *CuPc* برابر  $۲ \pm ۰/۰$  الکترون ولت و گاف انرژی آن در حدود  $۰/۰ \pm ۰/۱$  الکtron ولت محاسبه شده است. بنا بر این چنان که مشاهده می کنیم متوسط انرژی فعال سازی رسانندگی ac در درجه حرارت های بالا که در حدود  $۰/۱$  الکترون ولت محاسبه شد، با تقریب خوبی برابر انرژی فعال سازی در رسانندگی dc است، که این خود تأییدی بر غالب شدن تئوری نواری در مکانیسم هدایت الکتریکی در دماهای بالا است [۲۲].

شکل ۶. تغییرات جریان I بر حسب  $1/T$ 

### نتیجه گیری

اندازه‌گیری‌های الکتریکی ac و همچنین dc به صورت تابعی از دما برای بررسی الکترونیکی لایه‌های نازک CuPc و تشخیص مکانیسم رسانندگی در آن‌ها، تحت شرایط مختلف انجام داده شد. در محدوده فرکانس‌های  $10^5$  تا  $10^6$  هرتز در دماهای مختلف مشاهده شد که تغییرات ظرفیت این قطعه‌های آماده شده با تبخیر حرارتی، نسبت به تغییرات فرکانس به مخصوص در دماهای بالا بسیار محسوس است، بهطوری که مقادیر ظرفیت و عامل اتلاف با افزایش فرکانس، کاهش و مقدار ظرفیت با افزایش دما، افزایش می‌یابد. مکانیسم رسانندگی قطعه‌های ساندویچی Al/CuPc/Al به درجه حرارت و فرکانس اعمال شده بستگی دارد. مشاهده شد که مکانیسم هدایت در فرکانس‌های بالا و درجه حرارت‌های پایین از نوع جهشی با برد متغیر، و در فرکانس‌های پایین و درجه حرارت‌های بالا، از نوع نواری است. و در نهایت گاف انرژی ماده با استفاده از شبیب نمودار جریان بر حسب  $1/T$  محاسبه شد.

### منابع

1. R. D. Gould, R.I. Blyth , phys. stat. sol. (a) 120 (1990) K57.
2. H. Yanagai, H. Kataaura, Y.Ueda, J. Appl. Phys. 75 (1994) 568.
3. A. Fujii, Y. Ohmori, K.Yoshino, IEEE Trans. Electron Devices, 44 (1997) 1204.
4. P. M. Burr, P. D. Jeffery, J. D. Benjamin, M.J. Uren, Thin solid films, 151 (1987) L111.
5. A. K. Abbas, A. Krier, R. A. Collins, J. Phys. D: Appl. Phys. 26 (1993) 1120.
6. G. Susich , Anal. Chem, 22 (1950) 425.
7. A. A. Ebert, Jr. H. B. Gottlieb, J. Amer. Chem. Soc, 74 (1952) 3806.

8. M. Shigemitsu, Bull. Chem.Soc, Jap, 32 (1959) 607.
9. Yu. A. Vidadi, L. D. Rozenshtein and Chistyakov, Soviet Phys Solid state (1963) 173.
10. A. Arshak, S. Szleetni and A. Arshak, Sensors, 2 (2002) 174.
11. R. D. Gould, T. S. Shafai, Thin Solid Films 373 (2000) 89.
12. A. Goswami and A. P. Goswami, Thin Solid Films, 16 (1973) 175.
13. M. E. Azim-Araghi and A. Karier, Pure Appl Opt. 6 (1997) 443.
14. B. Boudjema, G. Guillaud, M. Gamoudi, M. Maitrot, J. Andre, M. Martin and J. Simon, J. Appl. Phys, 56 (1984) 2323.
15. A. K. Abass, A. Krier, R. A. Collins, phys. stat. sol. (a) 142 (1994) 435.
16. M. E. Azim-Araghi, Indian Journal of Pure and Applied Physics, 45 (2007) 40.
17. A. S. Riad, Physica B270 (1999) 148.
18. A. S. Riad, M. T. Korayem, T. G. Abdel-Malik, Physica B270 (1999) 140.
19. J. Le Mogin, R. Even, J. Chem. Phys. 83 (1985) 6472.
20. A. K. Hassan, R. D. Gould, J. Phys: Condens. Matt. 1 (1989) 6679.
21. M. E. Azim-Araghi, D. Campbell, Thin Solid Films, 320 (1998) 320.
22. S. Darvish, International Journal of Pure and Applied Physics, 1, No. 2 (2005) 165.